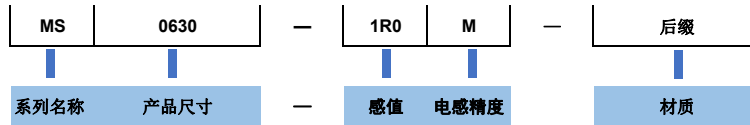


APPLICATION

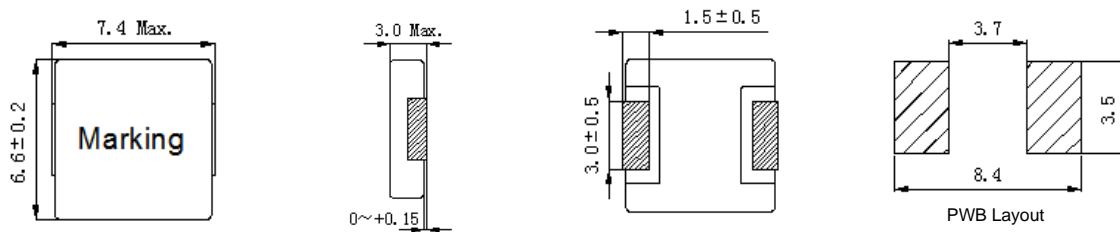
1. Low profile, high current power supplies.
2. Battery powered devices.
3. DC/DC converters in distributed power systems.
4. DC/DC converters for field programmable gate array.



Product Identification



Outline Dimensions(mm)



Specifications

Part Number	L0(uH) ±20%	Rdc (mΩ) @25°C		Heat Rating Current DC Amps.Irms (A)	Saturation Current DC Amps. Isat (A)
		TYP.	MAX.		
MS0630-R33M	0.33	3.0	3.5	21.0	25.0
MS0630-R47M	0.47	3.5	4.1	15.5	20.0
MS0630-R56M	0.56	4.25	4.9	15.0	18.0
MS0630-1R0M	1.00	7.0	7.5	12.0	15.0
MS0630-1R5M	1.50	10.6	12.1	9.0	14.0
MS0630-2R2M	2.20	15.5	17.5	7.0	10.0
MS0630-3R3M	3.30	23.0	26.0	6.5	9.5
MS0630-4R7M	4.70	34.5	38.0	5.0	6.5
MS0630-5R6M	5.60	36.0	42.0	5.0	6.25
MS0630-6R8M	6.80	50.0	54.0	4.5	6.0
MS0630-8R2M	8.20	58.5	65.0	4.0	5.0
MS0630-100M	10.00	71.0	76.0	4.0	4.5
MS0630-150M	15.00	98.0	115.0	3.0	3.8
MS0630-220M	22.00	165.0	189.0	1.5	3.1
MS0630-330M	33.00	225.0	237.0	1.0	3.1

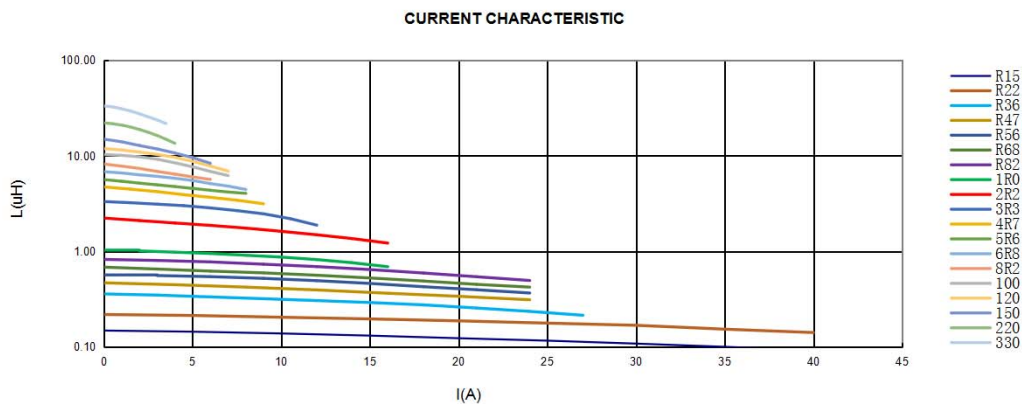
If you require another part number please contact with us.

※ Note:

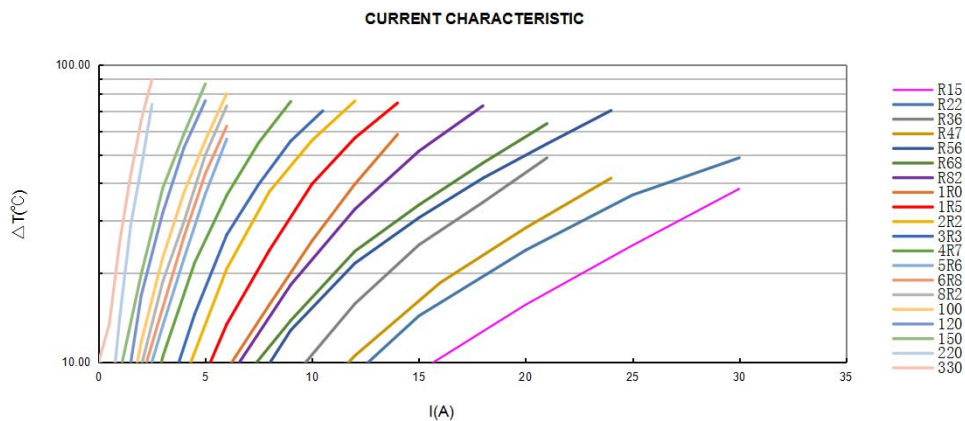
1. All test data is reference to 25°C ambient.
2. Irms: DC current (A) that will cause an approximate ΔT of 40°C
3. Isat : DC current (A) that will cause L0 to drop approximately 30%
4. Operate between temperature range -55°C to +125°C
5. The part temperature (ambient + temp rise) should not exceed 125°C under worst case operating conditions. Circuit design, component. PWB trace size and thickness, airflow and other cooling precision all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the den application.
6. The rated current as listed is either the saturation current or the heating current depending on which value is lower

Product characteristic curve

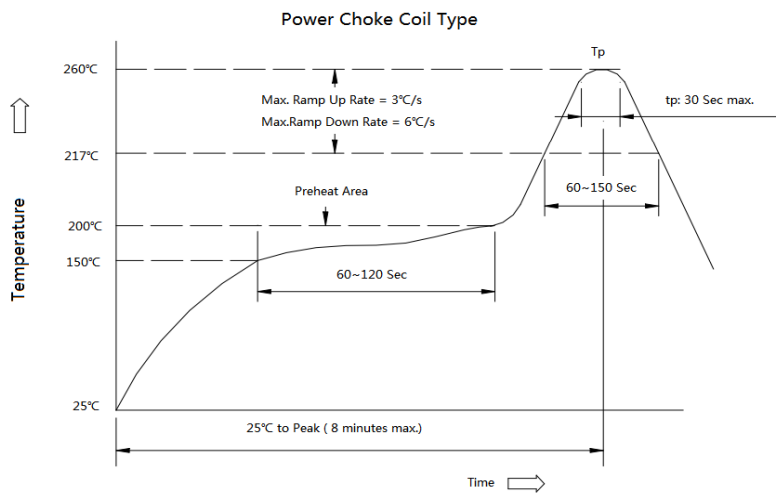
L and I curve



ΔT and I curve



Reflow curve



使用注意事项

在使用本产品前，请务必随附采购规格书。

安全注意事项

使用本产品时，请注意安全事项。

注意

1. 保存时间为 6 个月以内，保存条件（温度 5 ~ 40° C、湿度 10 ~ 75%RH 以下），需充分注意。
2. 若超过保存时间，端子电极的可焊性将可能老化。
3. 请勿在气体腐蚀环境（盐、酸、碱等）下使用和保管。
4. 在实施焊接前，请务必进行预热。
5. 预热温度与焊接温度及芯片温度的温度差要在 150° C 以内。
6. 安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。
7. 若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。
8. 将安装了芯片的印刷电路组装到装置时，请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。
9. 装置会因通电而自我发热（温度上升），因此在热设计方面需留有充分余地。
10. 磁屏蔽型在基板设计时需注意配置线圈。
11. 受到电磁干扰可能会导致误动作。
12. 由于人体所带的静电会传到接地线上，因此请使用防静电腕带。
13. 请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。
14. 请在采购规格书规定的范围内使用。
15. 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备（AV 设备，通信设备，家电产品，娱乐设备，计算机设备，个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫大社会影响的以下用途（以下称‘特定用途’）中的适用性，性能发挥，品质，本公司不予保证。客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用，请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商不同于本产品目录中所记载的使用用途。
 - (1) 航空，航天设备
 - (2) 运输设备（汽车，电车，船舶等）
 - (3) 医疗设备
 - (4) 发电控制设备
 - (5) 核动力相关设备
 - (6) 海底设备
 - (7) 交通工具控制设备
 - (8) 公共性的高度信息处理设备
 - (9) 军用设备
 - (10) 电热用品，燃烧设备
 - (11) 防灾防盗设备
 - (12) 各种安全装置
 - (13) 其他被认定为特定用途的用途

此外，对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时，请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置，并设置备用回路等。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:

Click to view products by [COILMX](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MLZ1608M6R8WTD25](#) [MLZ1608N6R8LT000](#) [MLZ1608N3R3LTD25](#) [MLZ1608N3R3LT000](#) [MLZ1608N150LT000](#)
[MLZ1608M150WTD25](#) [MLZ1608M3R3WTD25](#) [MLZ1608M3R3WT000](#) [MLZ1608M150WT000](#) [MLZ1608A1R5WT000](#)
[MLZ1608N1R5LT000](#) [B82432C1333K000](#) [PCMB053T-1R0MS](#) [PCMB053T-1R5MS](#) [PCMB104T-1R5MS](#) [CR32NP-100KC](#) [CR32NP-151KC](#) [CR32NP-180KC](#) [CR32NP-181KC](#) [CR32NP-1R5MC](#) [CR32NP-390KC](#) [CR32NP-3R9MC](#) [CR32NP-680KC](#) [CR32NP-820KC](#)
[CR32NP-8R2MC](#) [CR43NP-390KC](#) [CR43NP-560KC](#) [CR43NP-680KC](#) [CR54NP-181KC](#) [CR54NP-470LC](#) [CR54NP-820KC](#) [CR54NP-8R5MC](#)
[MGDQ4-00004-P](#) [MGDU1-00016-P](#) [MHL1ECTTP18NJ](#) [MHL1JCTTD12NJ](#) [PE-51506NL](#) [PE-53601NL](#) [PE-53630NL](#) [PE-53824SNLT](#) [PE-62892NL](#) [PE-92100NL](#) [PG0434.801NLT](#) [PG0936.113NLT](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [HC2LP-R47-R](#) [HC2-R47-R](#) [HC3-2R2-R](#) [HC8-1R2-R](#)